

This website uses cookies to improve the user's experience during working with our network and to provide users with dedicated services and functions. By further use you agree with that.OKDetails

Indirizzo	Fonon Display & Semiconductor Systems FononDSS 400 Rinehart Road Lake Mary, FL 32746
Nazione	Stati Uniti d'America
Stato	Florida

PRODOTTI O MACCHINARI

Fonon DSS continues to develop and manufacture cutting-edge, affordable equipment for glass cutting, scribing and breaking, wafer dicing, ITO removal, Direct Patterning, Direct Laser Component Marking, and more.

FononDSS brief list of products:

1. Phantom G6: Glass Scribing machine for G6
2. GW500AB: Glass Wafer Dicing
3. F300: Glass Wafer Cutting
4. SBM1200SG: Precision Mechanical Glass Cutting up to G5
5. ABS G4: Automatic Breaking System
6. F470GF: Integrated Laser Scribing and Breaking
7. FL600: ITO Coating Removal System
8. BlackStar SW300: Silicon Wafer Dicing
9. SBM777DC: Ceramic Scriber

Company Profile of **Fonon Display & Semiconductor Systems**

A service of glasssglobal.com, an affiliate of glasssglobal group.

Il materiale informativo del sito è registrato ed appartiene all'azienda o ai terzi che lo hanno fornito e tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi utente che accede a tale materiale può farlo solo ad uso personale e ne è anche responsabile. Ridistribuzione o altro uso commerciale di tale materiale è espressamente proibito. Nel caso in cui il materiale sia stato ceduto da terzi, l'utente concorda di rispettare questi termini di utilizzo specificati. Glass Global non garantisce la veridicità o l'esattezza del contenuto di alcuna informazione o di siti web esterni menzionati nelle stesse. www.glasssglobal.com - The International Portal to the Glass Industry - OGIS GmbH